

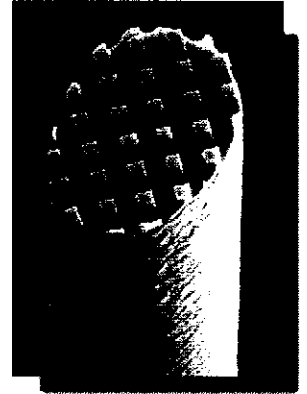


就業体験型 インターンシップ 実施！

◆ 半導体研削切断装置で世界トップシェア ◆

ディスコは「高度なKiru・Kezuru・Migaku」技術で世界トップシェアをいただいている精密研削切断装置メーカーです。髪の毛の断面を22分割できる程の超精密な加工技術を活かし、携帯電話やPC等に使用される半導体・電子部品などの加工分野でグローバルに展開しています。

ディスコの精密加工装置と砥石を使うと髪の毛の断面を22分割することも可能です(右写真)。こういった技術が世界中の様々な分野で活用されています。皆さんがお使いのPCや携帯電話に使われている多くの部品の製造にディスコの技術が役立っています。



◆ インターンシップ募集要項 ◆

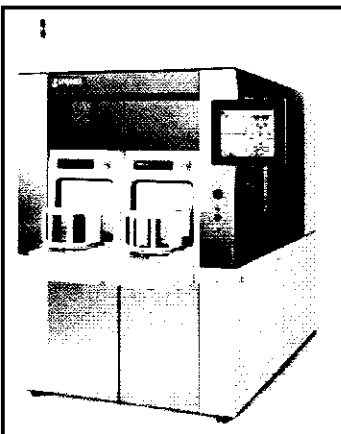
「企業で働くということ」の体験に主眼をおいたインターンシップです。

* 目的別に選べる2つのコース

- ・ 40～80種類の豊富なテーマから1つのテーマを選択し、じっくり掘り下げ、最終的に研究レポートを提出する「テーマ研究コース」
- ・ 日常業務を体験する「JOB体験コース」

* 個人の「やりたい事」を重視したカリキュラム設定

1. 対象者
 - ・ 大学3年生および大学院修士1年生
 - ・ ディスコ本社（東京都大田区）に勤務できる方
 - ・ PCの基本操作が可能な方
 - ・ オリエンテーション・報告会（7/26・8/30or31実施）に参加できる方
2. テーマ
 - ・ 設定したテーマから選択していただけます。（詳細はHPをご覧ください。文理・専攻を問わない多くのテーマがあります）
3. 実施スケジュール
 - ・ 2007年7月30日～8月24日の間、1～2週間程度（期間は内容によって異なります。詳細はHPにてご確認ください）
4. 応募方法
 - ・ 当社HPに掲載のエントリーフォームよりご応募ください。
 - ・ 応募期間：受付中～6月末日 締切
5. 待遇
 - ・ 日当8,000円（交通費含む）
 - ・ 傷害保険にご加入いただきます（当社負担）



◇ご応募・お問い合わせ◇

ディスコのホームページにて詳細をご確認ください。ホームページをご覧になれない方は下記にお問い合わせください。

HomePage; <http://www.disco.co.jp/intern/>

E-Mail; psnlweb@disco.co.jp フリーダイヤル 0120-314-130

住所; 東京都大田区大森北2-13-11

(株)ディスコ 人財部 担当者 大崎・佐藤